DOI: 10.12442/j.issn.1002-185X.20220919

# TiAl 合金表面 Si-Co-Y 扩散渗层的高温抗氧化性能

吕威<sup>1,2</sup>,李轩<sup>1,2</sup>,位泽坤<sup>1,2</sup>,谢小青<sup>3</sup>,贾丽娜<sup>4</sup>,来升<sup>1</sup>

(1.四川轻化工大学 机械工程学院,四川 自贡 643000)(2.机械结构优化及材料应用泸州市重点实验室,四川 泸州 646000)(3.四川化工职业技术学院,四川 泸州 646000)

(4. 北京航空航天大学,北京 100191)

摘 要:采用扩散共渗方法在 TiAl 合金表面制备了 Si-Co-Y 渗层,分析了渗层的组织结构、形成机制及其在 950 ℃时的 抗氧化性能。结果表明,所制备的 Si-Co-Y 渗层组织致密,呈多层结构:主要由 TiSi<sub>2</sub>表层,TiSi<sub>2</sub>+Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>+Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>混合组成的 外层,Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>中间层和 TiAl<sub>2</sub>内层组成;渗层生长过程由 Si 的向内扩散控制,且遵循先沉积 Si 后沉积 Co、Y 的有序过程。 氧化试验结果表明,Si-Co-Y 渗层具有良好的高温抗氧化性能,在 950 ℃氧化 100 h 后表面形成了由 SiO<sub>2</sub>、TiO<sub>2</sub>和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 组成的保护性氧化膜;该氧化膜的生长遵循抛物线规律,氧化增重的抛物线速率常数约为 6.3×10<sup>-2</sup> mg<sup>2</sup>·(cm<sup>4</sup>·h<sup>1/2</sup>)<sup>-1</sup>,较基 体合金低约 1 个数量级。

关键词: TiAl 合金; Si-Co-Y 渗层; 渗层组织; 形成机制; 高温氧化 中图法分类号: TG146.23 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2023)12-4276-08

TiAl 合金具有低密度、高强度和比强度、优良的 耐腐蚀和耐高温性能,是航空发动机和各种燃气轮机轻 量化、高效化和长寿命发展的重要高温结构材料<sup>[1-3]</sup>。 但在高温有氧环境中服役时,TiAl 合金的高温抗氧化 性能仍然无法满足实际服役要求:该系合金在高温氧化 过程中并不具备形成单一 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜的条件,而是会形成 大量结构疏松的 TiO<sub>2</sub>,导致氧原子能够通过氧化膜渗 透至 TiAl 合金基体区域而形成富氧的固溶体层,该固 溶体层的热膨胀系数较大且脆性较高,致使氧化膜极易 发生开裂甚至剥落,加速基体合金的氧化失效。

制备表面抗氧化涂层是提高 TiAl 合金高温抗氧 化性能的有效途径,并且不会明显削弱合金其它方面 的性能<sup>[4-5]</sup>。目前开发的 TiAl 合金表面高温抗氧化涂 层体系主要包括铝化物涂层(TiAl<sub>3</sub>、TiAl<sub>2</sub>等)<sup>[6]</sup>, *M*-CrAlY (*M* 代表 Ni、Co 和 NiCo 等)涂层<sup>[7-8]</sup>、陶瓷涂 层(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 涂层、搪瓷涂层等)<sup>[7-10]</sup>、硅化物涂层(Ti-Si, Al-Si 等)<sup>[11-13]</sup>和各种复合涂层<sup>[14-15]</sup>。其中,Ti-Si 系涂 层(TiSi<sub>2</sub>、Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>和 Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>等)的熔点高、密度低、热稳 定性良好,并且与 TiAl 合金之间的热膨胀系数差异较 小(TiAl 合金、TiSi<sub>2</sub> 和 Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> 的线膨胀系数分别约为 12.0×10<sup>-6[16]</sup>、10.4×10<sup>-6[17]</sup>和10.8×10<sup>-6</sup> K<sup>-1[18]</sup>), 因此一直被认为是较理想的 TiAl 合金抗氧化防护 涂层<sup>[16-20]</sup>。不足的是, Ti-Si 系涂层的氧化膜中会形成 大量保护性较差的 TiO<sub>2</sub>,并且氧化过程中 Ti 的外扩散 会导致氧化膜中 TiO2含量进一步增加, 削弱涂层的高 温防护效果并加速其退化(经 1100 ℃/1000 h 氧化后 TiSi2 表面氧化膜内的 TiO2 占比接近 60%, Ti<sub>5</sub>Si4 和 Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>更高<sup>[21]</sup>),因此抑制 TiO<sub>2</sub>在氧化膜内的形成是提 高 Ti-Si 系涂层高温抗氧化性能的关键。研究表明,在 硅化物涂层中添加适量的"第3类"元素如 Co、Ni、 B等能够通过降低 Ti 含量、促进 SiO<sub>2</sub> 的选择性氧化而 抑制氧化膜中 TiO<sub>2</sub> 的形成<sup>[22]</sup>。Strydom 等<sup>[19]</sup>对比了 CoSi<sub>2</sub>、CrSi<sub>2</sub>、NiSi<sub>2</sub>、PtSi、TiSi<sub>2</sub>和 ZrSi<sub>2</sub>在 750~1100 ℃ 的氧化行为,发现 CoSi<sub>2</sub>的表面氧化膜主要为致密的 保护性 SiO<sub>2</sub>,而 TiSi<sub>2</sub>氧化膜主要由 SiO<sub>2</sub>和 TiO<sub>2</sub>混合 组成<sup>[23-28]</sup>。Xiang 等<sup>[18]</sup>采用先 EB-PVD 沉积 Co 膜再扩 散渗 Al 方法在 Ni-Cr 合金表面制备了 Co 改性的铝化 物涂层,发现 Co能够促进 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜的形成,并增加氧 化膜致密性。在抑制元素的高温扩散方面,添加稀土 元素是有效途径。李美栓等<sup>[23]</sup>和 Moon 等<sup>[24]</sup>发现,涂

收稿日期: 2022-12-15

基金项目:国家自然科学基金(51961003);四川省科技厅重点研发项目(2022YFSY0036);机械结构优化及材料应用泸州市重点实验室开放课题(SCHYZSA-2022-01, SCHYZSB-2022-01, SCHYZSB-2022-02);四川轻化工大学研究生创新基金(y2022043);智能制造泸州市重点实验室开放基金(ZZ202204)

作者简介: 吕 威, 男, 1999 年生, 硕士生, 四川轻化工大学机械工程学院, 四川 自贡 643000, 电话: 0831-5980347, E-mail: 1913612868@qq.com

层或合金中的微量 Y 倾向于偏聚在晶界区域,抑制 O 和金属离子扩散,降低合金/涂层的氧化速率,并且对 促进氧化膜的形成、增强氧化膜的粘附性也有明显效 果。Li 等<sup>[26]</sup>发现添加微量的 Y 能够有效提高硅化物涂 层在 1000 ℃空气中的抗氧化性能。Zhao 等<sup>[27-28]</sup>研究 发现 Co-Y、Co-Ce 对 Ni 基合金表面铝化物涂层的抗 氧化性能有明显的协同改善作用。本研究采用扩散渗 法在 TiAl 合金表面制备了 Si-Co-Y 渗层,研究了渗层 的组织结构和高温抗氧化性能,旨在制备出高温抗氧 化性能优良的 TiAl 合金防护涂层,为促进 TiAl 合金 在高温结构件中的应用提供支持。

### 1 实 验

采用真空电弧非自耗熔炼方法制备了成分为 Ti45Al-8Nb-0.3Y (原子分数,%)的 TiAl 基体合金,通过电 火花加工切割成尺寸为4 mm×4 mm×2 mm 的片状试样。 采用 320#~1500# SiC 砂纸将试样各表面逐级打磨光滑, 然后在乙醇中超声波中清洗 10 min,吹干备用。

采用 GF17Q-I 型箱式气氛炉制备 Si-Co-Y 扩散渗 层。基于前期探索,共渗温度选取为 1080 ℃,渗剂组 成选取为 15Si-10Co-3Y-4NaF-68Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (质量分数,%), 其中 Si 粉, Co 粉和 Y 粉为被渗元素,NaF 为催化剂, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为填充剂。每组渗剂按照比例精确称量后置于行 星球磨机内研磨 4 h,使各组分混合均匀并细化。渗层 制备的具体过程为:首先将试样埋入装有渗剂的坩埚 中,使用硅溶胶、水玻璃(Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>·9H<sub>2</sub>O)与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的混 合物密封;将密封后的坩埚置于气氛炉,以 10 ℃/min 的速率升温至 1080 ℃,保温 0~4 h 后随炉冷却至室温, 取出试样后用软毛刷仔细清理试样表面粘附的渗剂, 然后在乙醇溶液中超声清洗 10 min,冷风吹干备用。

高温氧化试验在 SX2-2.5-12A 型马弗炉中进行, 氧化温度为 950 ℃,氧化时间为 1、10、50 和 100 h。 氧化时将试样置于已加热至质量无变化后的刚玉坩埚 内,以收集可能剥落的氧化膜。

采用精度为 0.01 mg 的电子分析天平测量试样氧化 前后的质量(5 次测量后取均值),计算质量变化。采用 X 射线衍射仪(XRD, X-ray diffractometer)分析渗层和氧化 膜的相组成,采用 JSM-6360LV 型扫描电子显微镜结合 能谱仪(EDS)观察并分析渗层和氧化膜的组织与成分。

## 2 结果与分析

#### 2.1 Si-Co-Y 渗层的组织结构

图 1 给出了经 1080 ℃保温 4 h 制备的 Si-Co-Y 渗 层的截面 BSE 形貌。图 2 为沿截面 EDS 元素线扫描结 果。可以看出渗层厚度约 63 µm, 组织致密且具有多层 结构。由图 1a 可见,渗层形成了厚约 5 μm 的浅灰色 表层,内部弥散分布有少量点状的深灰色相; EDS 成 分分析表明该浅灰色表层的典型成分为 31.9Ti-54.4Si-0.6Al-12.6Nb-0.3Co-0.2Y(原子分数,%), 其中深灰色相中 Si 含量更高,在 60%~62%之间。结合 Ti-Si 二元相图<sup>[29]</sup>、EDS 成分分析结果和 XRD 图谱(图 3)可知,渗层表层主要为 TiSi2 相。渗层的外层组织致 密,厚约31µm,由深灰色与浅灰色2种相混合组成; EDS 成分分析结果表明, 渗层外层中 Si 和 Ti 的含量分 别在 30%~45%和 35%~50%之间。结合图 2 中的 XRD 图谱和 Ti-Si 二元相图<sup>[29]</sup>可知, 渗层外层主要由 TiSi<sub>2</sub>、 Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>和Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>混合组成,其中下部区域的Al含量较高, 约为 4.3%。渗层的中间层厚约 15 µm,由 2 种不同衬 度的相组成; EDS 成分分析结果表明, 2 种相中 Ti 和 Si 的原子比均约为 5:3, 但 Al 的含量由上至下由约 12.9%降低至约0.4%,可见中间层主要由Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>相组成, 衬度的差异主要是 Al 含量不同所致。渗层的内层呈深 灰色,厚约 12 µm; EDS 分析表明内层中 Ti 和 Al 的含 量分别约为 27.5%和 58.2%, 可见其主要为 TiAl, 相<sup>[30]</sup>。



图 1 经 1080 ℃保温 4 h 制备的 Si-Co-Y 渗层的截面 BSE 形貌

Fig.1 Cross-sectional BSE images of Si-Co-Y coating prepared at 1080  $^\circ\!C$  for 4 h



- 图 2 经 1080 ℃保温 4 h 制备的 Si-Co-Y 渗层截面 EDS 元素 线扫描
- Fig.2 EDS element line scannings of the Si-Co-Y coating prepared at 1080 °C for 4 h

#### 2.2 Si-Co-Y 共渗层的形成

2.2.1 不同保温时间共渗层的组织结构

图 4 为 1080 ℃分别保温 0、1 和 2 h 制备的 Si-Co-Y 渗层的 BSE 形貌和沿截面的 EDS 元素线扫描。图 5 为不同保温时间所制备渗层的表面 XRD 图谱。由图 4a 的渗层形貌表明,保温 0 h 制备的渗层呈多层结构, 厚度约 26 µm,可见在升温阶段渗层就已经开始形成。 由渗层截面的元素分布(图 4a<sub>1</sub>)结合 XRD 图谱可知, 渗层表层厚约 3 µm,主要由 TiSi<sub>2</sub>相组成;外层主要 由 Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> 相组成,厚度约为 20 µm,占整个渗层的



- 图 3 1080 ℃保温 4 h 制备的 Si-Co-Y 渗层表层和外层的 XRD 图谱
- Fig.3 XRD patterns of the superficial zone and outer layer of the Si-Co-Y coating prepared at 1080 °C for 4 h (XRD analysis of the coating outer layer was conducted on the surface ground by 1500# SiC paper of 10 µm from the original surface of the coating)

77%; 中间层厚约 2 μm, Si 含量为 3.7%(原子分数, 下同),表明 Si 原子开始扩散至中间层; 而深灰色内 层厚度仅约 1 μm。

保温时间为 1 h (图 4b) 时,厚度增加至约 35 μm, 渗层外层的 Al 含量降低而内层 Al 含量明显增高; 渗 层的中间层开始出现分层,主要为 Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>相,其 Si 含 量为 30.9%,且内层厚度增加至约 6 μm,同时 Al 含 量明显增加,如图 4b<sub>1</sub>所示。



图 4 1080 ℃ 共渗 0、1 和 2 h 所制备的 Si-Co-Y 渗层的截面 BSE 形貌及 EDS 元素线扫描

Fig.4 Cross-sectional BSE images (a~c) and EDS element line scanninigs (a<sub>1</sub>~c<sub>1</sub>) of Si-Co-Y coatings prepared at 1080 °C for different time: (a, a<sub>1</sub>) 0 h; (b, b<sub>1</sub>) 1 h; (c, c<sub>1</sub>) 2 h



图 5 1080 ℃保温不同时间所制备 Si-Co-Y 渗层的表面 XRD 图谱

Fig.5 XRD patterns of Si-Co-Y coating surface prepared at 1080 ℃ for different time

保温时间延长至 2 h (图 4c)时,表层厚度增加至约 5 µm,但组成相与保温 1 h 制备的渗层相比未出现明显变化;中间层增至约 8 µm 且出现明显分层,对比图 4c1中的 EDS 元素线扫描发现,深色相与浅色相的AI 含量明显不同,与图 1 中保温 4 h 形成的渗层中间层组织相似;内层厚度增至约 10 µm,主要为 TiAl<sub>2</sub>相,其Ti和 AI 的含量(原子分数)分别为 32.1%和 56.3%。 2.2.2 Si-Co-Y 共渗层的组织形成机制

扩散渗层的形成主要受控于 2 个步骤,首先是被渗 元素活性原子的形成、传输和吸附,该过程主要受渗包 内被渗元素卤化物气相分压的影响。图 6 给出了 1000~1200 ℃渗包内被渗元素卤化物气相平衡分压的计 算结果(由渗包内各独立反应的吉布斯自由能结合物态 方程计算得出)。可见,Si的卤化物分压普遍高于 Co 和 Y 的卤化物气相分压,且 Y 的卤化物气相分压最低;表 明Si原子在渗包内的传输和吸附较 Co 和 Y 原子更容易, 因此扩散共渗过程中基体合金表面会被更多的活性 Si 原子覆盖;但总体来看,各被渗元素卤化物气相分压的 差异处于合理范围,具备实现共渗的热力学条件。

渗层形成的第 2 个步骤主要涉及被渗元素活性原 子在基体合金中的扩散或反应扩散。当被渗元素活性 原子在基体合金表面完成吸附,原子与基体合金之间 的反应性、被渗元素的原子半径和熔点(根据经验关系 式 *Q*=32*T*<sub>m</sub>,物质的熔点(*T*<sub>m</sub>)是其扩散激活能 *Q*的重要 参量<sup>[31]</sup>)成为渗层生长的主要影响因素。Co 和 Si 的原 子半径及熔点接近,且远低于 Y 的原子半径和熔点, 因此 Si 和 Co 在 TiAl 合金中的扩散速率将明显高于 Y 原子。从被渗元素与基体合金元素之间的反应性考虑, 式(1)~式(5)给出了渗层形成初期基体合金表面可能发 生反应。可以看出,Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>的标准吉布斯形成能最低, 其次是 Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>和 TiSi<sub>2</sub>,而 Co-Si 或 Co-Al 化合物的形 成吉布斯自由能相对较高。考虑到 Si 的卤化物气相分 压也远高于 Co 的气相卤化物分压(如图 6 所示),因此 共渗初始阶段会首先形成 Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>,并且随活性 Si 原子 持续在基体合金表面吸附而逐渐形成 Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>和 TiSi<sub>2</sub>, Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> 则作为硅化物层的前沿不断向基体合金内部推 进,最终形成图 1 和图 4 所示的具有多层结构的共渗 层<sup>[32]</sup>。而 Co-Si 或 Co-Al 化合物则较难形成,这也是 渗层内 Co 和 Y 含量较低且主要分布于渗层表层的主 要原因。

$$\begin{split} & 5\text{Ti}{+}3\text{Si} = \text{Ti}_{5}\text{Si}_{3}; \Delta G_{\text{Ti}_{5}\text{Si}_{3}}(1080\ ^{\circ}\text{C}) \approx -588.6\ \text{kJ/mol}\ (1)\\ & \text{Ti}_{5}\text{Si}_{3}{+}\text{Si} = \text{Ti}_{5}\text{Si}_{4}; \Delta G_{\text{Ti}_{5}\text{Si}_{4}}(1080\ ^{\circ}\text{C}) \approx -92.4\ \text{kJ/mol}\ (2)\\ & \text{Ti}_{5}\text{Si}_{4}{+}\text{Si} = \text{TiSi}_{2}; \Delta G_{\text{TiSi}_{2}}(1080\ ^{\circ}\text{C}) \approx -43.9\ \text{kJ/mol}\ (3)\\ & \text{TiSi}_{2}{+}4\text{Co}{=}2\text{Co}_{2}\text{Si}{+}\text{Ti};\\ & \Delta G_{\text{Co,Si}}(1080\ ^{\circ}\text{C}) \approx -62.8\ \text{kJ/mol}\ (4) \end{split}$$

 $\text{Co}_2\text{Si}+\text{Si} = 2\text{CoSi}; \Delta G_{\text{CoSi}_2} (1080 \text{ °C}) \approx -29.4 \text{ kJ/mol}$  (5)

CoSi+Si=2CoSi<sub>2</sub>; ΔG<sub>coSi<sub>2</sub></sub>(1080 ℃) ≈ -12.8 kJ/mol (6) 由于Al在Ti-Si化合物中的固溶度很低<sup>[33]</sup>,因此随Si 原子通过反应扩散不断向基体合金内部生长,基体合金 中的Al原子不断被向内推进,最终形成TiAl<sub>2</sub>内层。图4中 不同保温时间所制备的渗层截面形貌也表明,随着渗层 厚度的增加,TiAl<sub>2</sub>内层的厚度也明显增加,这正是基体 合金中的Al原子不断被向内排挤的结果。

渗层形成过程同时会伴随基体合金中Ti元素的 向外扩散,导致渗层致密性降低。Wang等<sup>[34]</sup>和齐涛 等<sup>[35]</sup>研究发现,渗剂中少量化学活性高、电负性值低 的稀土Y原子能够有效提高其它被渗元素原子的活性, 促进Si和Co原子在基体合金表面的吸附;此外,由于Y 原子半径较大,其渗入涂层所产生的晶格畸变能够增加 位错密度和空位,加快Si向基体合金中的扩散速度,从 而抑制Ti外扩散所导致的空位和孔洞,提高渗



图 6 渗包内被渗元素卤化物在1000~1200 ℃的平衡气相分压 Fig.6 Equilibrium partial pressures of the vapor halides in the pack at temperatures of 1000~1200 ℃

层的致密性。但有关稀土Y原子对渗层组织的致密化 机制尚缺乏明确的试验观察与表征,这也是本课题组 未来重点研究的方向。

## 2.3 渗层的高温抗氧化性能

#### 2.3.1 渗层的氧化动力学

图7给出了基体合金和Si-Co-Y渗层在950℃空气中 的氧化动力学曲线。基体合金的氧化抛物线速率常数为 3.4×10<sup>-1</sup> mg<sup>2</sup>·(cm<sup>2</sup>·h<sup>-1</sup>)<sup>-1</sup>,渗层为6.3×10<sup>-2</sup> mg<sup>2</sup>·(cm<sup>2</sup>·h<sup>-1</sup>)<sup>-1</sup>, 较基体合金低约一个数量级,可见渗层的高温抗氧 化性能明显优于基体合金。此外,渗层的氧化增重 与氧化时间的平方根呈近似线性关系,表明渗层表 面氧化膜的生长遵循抛物线规律,即氧化过程受扩 散控制。

#### 2.3.2 氧化膜形貌

图 8 为基体合金和 Si-Co-Y 渗层试样氧化不同时间 后的宏观形貌。基体合金试样氧化 50 h 后的表面氧化 膜出现了较严重剥落,而 Si-Co-Y 渗层试样氧化 100 h 后表面氧化膜依然完整,未见明显开裂和剥落;再次说 明 Si-Co-Y 渗层的高温抗氧化性能明显优于 TiAl 合金。

图 9a 和 9c 分别为渗层氧化 1 和 10 h 后的表面 BSE 形貌。图 10 为相应的表面 XRD 图谱。氧化 1 h 形成的氧化膜表面组织致密,氧化 10 h 后氧化膜表面 出现团聚的针状白亮相,EDS 成分分析结果为 58.8O-1.2Al-0.4Si-39.4Ti-0.1Co-0.1 Y (原子分数,%), 结合 XRD 分析结果可知其主要为 TiO<sub>2</sub>。图 9b 和 9d 中氧化膜截面形貌表明,Si-Co-Y 渗层氧化 1 和 10 h 后形成的表面氧化膜组织致密,其中氧化 1 h 后形成 的氧化膜中存在 Si 和 O 元素富集(图 9b),表明渗层在 氧化初期会优先通过选择性氧化优先形成 SiO<sub>2</sub>;氧化 10 h 后氧化膜的厚度明显增加(图 9d),对该氧化膜进 行 EDS 元素面成分分析,其结果为 67.4O-0.1Al-11.6Si-20.9Ti (原子分数,%),结合表面 XRD 图谱可 知其主要由 SiO<sub>2</sub> 和 TiO<sub>2</sub> 混合组成,表明氧化过程中 氧化膜内的 TiO<sub>2</sub>含量在不断增加。



- 图 7 Si-Co-Y 渗层与 TiAl 基体合金在 950 ℃的氧化动力学曲线
- Fig.7 Oxidation kinetics of Si-Co-Y coating and TiAl substrate at 950 °C (the parabolic equation can be written as  $y^2=a+k_pt$ , where y is the oxidation mass gain per unit area (mg/cm<sup>2</sup>),  $k_p$  is the oxidation parabolic rate constant, and t is the oxidation time (h))



图 8 基体合金和 Si-Co-Y 渗层试样在 950 ℃氧化不同时间后的宏观形貌 Fig.8 Macroscopic morphologies of the substrate (a~a<sub>3</sub>) and Si-Co-Y coating specimens oxidized at 950 ℃ for different time (b~b<sub>3</sub>): (a, b) 1 h; (a<sub>1</sub>, b<sub>1</sub>) 10 h; (a<sub>2</sub>, b<sub>2</sub>) 50 h; (a<sub>3</sub>, b<sub>3</sub>) 100 h



图 9 Si-Co-Y 渗层在 950 ℃氧化 1 和 10 h 后的表面、截面 BSE 形貌和元素面分布

Fig.9 Surface (a, c) and cross-sectional BSE images and element distribution (b, d) of Si-Co-Y coating after oxidation at 950 °C for 1 h (a, b) and 10 h (c, d)



- 图 10 Si-Co-Y 渗层在 950 ℃氧化 1 和 10 h 后的表面 XRD 图谱
- Fig.10 XRD patterns of Si-Co-Y coating surfaces after oxidation at 950°C for 1 and 10 h

图 11 为 Si-Co-Y 渗层氧化 100 h 后的表面形貌、 截面 BSE 形貌和 XRD 图谱。图 12 为氧化膜及剩余 渗层的 EDS 元素面扫描。由图 11a 可见,氧化 100 h 后渗层表面的氧化膜依然较为致密,主要由浅灰色 和亮白色颗粒两相组成;对亮白色颗粒相进行 EDS 成分分析结果为 65.72O-5.72Al-28.56Ti (原子分 数,%),可见其主要为 TiO<sub>2</sub>。由图 11b 和 11b<sub>1</sub>可见, 经 100 h 氧化后渗层表面的氧化膜厚约 7 μm,组织 连续致密,表明该氧化膜依然具备较好的高温防护 效果; 对氧化膜进行 EDS 元素面成分分析结果为 66.59O-3.94Al- 13.35Si-16.12Ti (原子分数,%),结 合 XRD 分析结果可知,该氧化膜主要由 SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub> 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 混合组成。



图 11 Si-Co-Y 渗层在 950 ℃氧化 100 h 后的表面、截面 BSE 形貌和 XRD 图谱

Fig.11 Surface (a) and cross-section BSE images (b, b<sub>1</sub>) and XRD pattern (c) of Si-Co-Y coating after oxidation at 950 °C for 100 h



图 12 Si-Co-Y 渗层在 950 ℃氧化 100 h 后的截面形貌及 EDS 元素面扫描 Fig.12 Cross-section morphology and EDS element mappings of Si-Co-Y coating after oxidation at 950 ℃ for 100 h

# 3 结 论

1) TiAl 合金表面 Si-Co-Y 共渗层具有多层结构, 由外向内依次由 TiSi<sub>2</sub>表层,TiSi<sub>2</sub>+Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>+Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>外层, Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>中间层和 TiAl<sub>2</sub>内层组成。渗层的形成由 Si 的向 内扩散控制,且遵循先沉积 Si 再沉积 Co、Y 的有序 过程。

2) Si-Co-Y 共渗层具有优良的高温抗氧化性能,在 950 ℃空气中氧化 100 h 后,Si-Co-Y 共渗层表面形成 了由 SiO<sub>2</sub>、TiO<sub>2</sub>和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>组成的致密保护性氧化膜。

 3) Si-Co-Y 共渗层表面氧化膜的生长遵循抛物 线规律,氧化增重的抛物线速率常数约为
6.3×10<sup>-2</sup> mg<sup>2</sup>·(cm<sup>4</sup>·h<sup>1/2</sup>)<sup>-1</sup>,较基体合金低约1个数量级。

#### 参考文献 References

- Wakabayashi H, Signori L J, Shaaban A et al. MRS Advances[J], 2019, 4(25-26): 1465
- [2] Pavlenko D V, Belokon Y O, Tkach D V. Materials Science[J], 2020, 55(6): 908
- [3] Zhao Hui(赵 晖), Wang Baoting(王宝婷), Du Chunyan(杜春 燕) et al. Journal of Shenyang Ligong University(沈阳理工大 学学报)[J], 2017, 36(2): 74
- [4] Qin Y K, Xiong D S, Li J L. Surface & Coatings Technology[J], 2015, 269(51): 266
- [5] Zhang K, Xin L, Lu Y L et al. Corrosion Science[J], 2021, 179:

109 151

- [6] Wei Z K, Li X, Lv W et al. Journal of Materials Engineering and Performance[J], 2022, 32(11): 1059
- [7] Tian S, Zhang Y, He A et al. Surface and Coatings Technology[J], 2022, 444: 128 687
- [8] Gong X, Chen R R, Wang Y et al. Frontiers in Materials[J], 2021, 8: 710 431
- [9] Wu J J, Yan H J, Cao F H et al. Surface and Coatings Technology[J], 2021, 422: 127 495
- [10] Wang S Q, Xie F Q, Wu X Q et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2020, 828: 154 271
- [11] Zhang P, Guo X P. Corrosion Science[J], 2013, 71: 10
- [12] Qiao Y Q, Shen Z, Guo X P. Corrosion Science[J], 2015, 93: 126
- [13] Huang J, Zhao F, Cui X Y et al. Applied Surface Science[J], 2022, 582: 152 444
- [14] Wang S Q, Xie F Q, Wu X Q et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2019, 788: 632
- [15] Yao J Q, He Y D, Wang D R et al. Corrosion Science[J], 2014, 80: 19
- [16] Xiong H P, Mao W, Xie Y H et al. Materials Science and Engineering A[J], 2005, 391(1-2): 10
- [17] Zhang L T, Wu J S. Scripta Materialia[J], 1998, 38(2): 307
- [18] Xiang Z D, Rose S R, Datta P K. Materials Chemistry and Physics[J], 2003, 80(2): 482

- [19] Strydom W J, Lombaard J C, Pretorius R. *Thin Solid Films*[J], 1985, 131(3-4): 215
- [20] Xiong Huaping(熊华平), Mao Wei(毛 唯), Ma Wenli(马文利) et al. Acta Metallurgica Sinica(金属学报)[J], 2003, 39(7): 744
- [21] Becker S, Rahmel A. Solid State Ionics[J], 1992, 53: 280
- [22] Qiao M, Zhou C G. Corrosion Science[J], 2013, 75: 454
- [23] Li Meishuan(李美栓), Xin Li(辛丽), Qian Yuhai(钱余海) et al. Corrosion Science and Protection Technology(腐蚀科学 与防护技术)[J], 1999, 11(5): 300
- [24] Moon D P. Materials Science and Technology[J], 1989, 5(8):754
- [25] Fan Q X, Jiang S M, Wu D L et al. Corrosion Science[J], 2013, 76: 373
- [26] Li Y Q, Xie F Q, Wu X Q. Transactions of Nonferrous Metals Society of China[J], 2015, 25(3): 803
- [27] Zhao X S, Zhou C G. Corrosion Science[J], 2014, 86: 223
- [28] Liu Z J, Zhao X S, Guo H M et al. Corrosion Science[J],

2015, 94: 135

- [29] Ramos A S, Nunes C A, Coelho G C. Materials Characterization[J], 2006, 56(2): 107
- [30] Li Yongquan(李涌泉), Xie Faqin(谢发勤), Wu Xiangqing(吴 向清) et al. Journal of Inorganic Materials(无机材料学 报)[J], 2013, 28(12): 1369
- [31] Li Xuan(李 轩), Guo Xiping(郭喜平), Qiao Yanqiang(乔彦强). Acta Metallurgica Sinica(金属学报)[J], 2015, 51(6): 693
- [32] Li Yongquan(李涌泉), Du Xiaojuan(杜晓娟), Jiang Liang(蒋亮) et al. Surface Technology(表面技术)[J], 2016, 45(10): 28
- [33] Kahrobaee Z, Palm M. Journal of Alloys and Compounds[J], 2022, 924: 166 223
- [34] Wang K L, Zhang Q B, Sun M L et al. Journal of Materials Processing Technology[J], 2003, 139(1-3): 448
- [35] Qi Tao(齐 涛), Guo Xiping(郭喜平). Journal of Inorganic Materials(无机材料学报)[J], 2009(6): 1219

## High-Temperature Oxidation Behavior of Si-Co-Y Co-deposited Coating Prepared on the Surface of TiAl Alloy by Pack Cementation Process

Lv Wei<sup>1,2</sup>, Li Xuan<sup>1,2</sup>, Wei Zekun<sup>1,2</sup>, Xie Xiaoqing<sup>3</sup>, Jia Lina<sup>4</sup>, Lai Sheng<sup>1</sup>

(1. College of Mechanical Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, China)
(2. Key Laboratory of Mechanical Structure Optimization & Material Application Technology, Luzhou 646000, China)
(3. Sichuan Vocational College of Chemical Industry, Luzhou 646000, China)

(4. Beihang University, Beijing 100191, China)

**Abstract:** Si-Co-Y co-deposited coating was prepared on the surface of TiAl alloy by pack cementation process. The microstructure, formation mechanisms, and oxidation performance of the coating at 950 °C were analyzed. Results show that the obtained Si-Co-Y co-deposited coating is compact and possesses multilayer structure: it is mainly composed of TiSi<sub>2</sub> superficial zone, TiSi<sub>2</sub> and Ti<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> mixed outer layer, Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> middle layer, and TiAl<sub>2</sub> inner layer. The growth of Si-Co-Y co-deposited coating is controlled by inward diffusion of Si, which follows an orderly deposition process of Si, and then Co and Y atoms. High-temperature oxidation tests show that the Si-Co-Y co-deposited coating has good oxidation resistance, which is attributed to the formation of a protective oxide scale consisting of SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. The growth of the oxide scale on the coating follows a parabolic law, and the parabolic rate constant of oxidation mass gain is about  $6.3 \times 10^{-2} \text{ mg}^2 \cdot (\text{cm}^4 \cdot \text{h}^{1/2})^{-1}$ , which is lower than that of the TiAl substrate by about one order of magnitude.

Key words: TiAl alloy; Si-Co-Y co-deposition; coating structure; coating formation; high temperature oxidation

Corresponding author: Li Xuan, Ph. D., Associate Professor, College of Mechanical Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, P. R. China, Tel: 0086-831-5980347, E-mail:biluaner@163.com